

## 科技部 函

地址：臺北市和平東路二段106號  
聯絡人：潘敏治 副研究員  
電話：02-2737-7983  
傳真：02-2737-7673  
電子信箱：mcpan@most.gov.tw

受文者：國立清華大學

發文日期：中華民國110年11月24日  
發文字號：科部工字第1100070228號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：

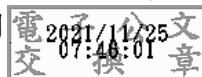
主旨：本部「關鍵新興晶片設計研發計畫」，即日起接受申請，請於111年1月25日(星期二)前函送本部，逾期不予受理，請查照轉知。

說明：

- 一、依本部補助專題研究計畫作業要點規定辦理，申請機構及計畫主持人務必先行詳閱本計畫徵求公告及相關附件各項規定。
- 二、本計畫申請案全面實施線上申請，各類書表請務必至本部網站(<https://www.most.gov.tw>)進入「學術研發服務網」製作。
- 三、本計畫未獲補助案件恕不受理申覆。
- 四、本計畫之徵求重點及相關申請須知等注意事項，請詳閱本部網站(<https://www.most.gov.tw/folksonomy/rfpList>)-計畫徵求公告。

正本：專題研究計畫受補助單位 (共303單位)

副本：本部綜合規劃司、工程司



國立清華大學





部長吳政忠

裝

訂

線



56